



p型SnO薄膜及其p-n结二极管的制备方法

文献类型：专利

作者 杨铁莹; 赵俊; 李晓龙; 高兴宇; 薛超凡; 吴衍青; 邵仁忠

发表日期 2014-12-03

专利号 CN104178730A

著作权人 中国科学院上海应用物理研究所

国家 中国

文献子类 发明专利

**英文摘要** 本发明提供一种p型SnO薄膜的制备方法，以SnO陶瓷靶为靶材，采用射频磁控溅射在石英衬底上原位沉积形成p型SnO薄膜，其中，衬底温度为150-300℃，溅射功率为50-150W，工作气体为Ar气，气压为0.5-2.0Pa，气体流量为50-100sccm，相比现有先室温沉积再退火的技术，本制备方法简单易行，适合大规模生产，通过优化衬底温度、溅射功率、气压等工艺参数，大大减少了薄膜内部缺陷，提高了空穴迁移率，大幅提高了p型SnO薄膜的结晶质量和电导率，再以SnO<sub>2</sub>:Sb陶瓷靶为靶材，通过射频磁控溅射在该p型SnO薄膜上原位沉积形成n型SnO<sub>2</sub>:Sb薄膜以形成p-n结二极管，可有效提高p-n结二极管的稳定性和光电性能，由此制得的p-n结二极管具有阈值电压高、漏电流低、制备简单、成本低等特点，可用作透明电子器件的基本元件。

公开日期 2014-12-03

申请日期 2014-08-18

语种 中文

源URL [http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/33808]

专题 上海应用物理研究所\_中科院上海应用物理研究所2011-2017年

推荐引用方式 杨铁莹,赵俊,李晓龙,等. p型SnO薄膜及其p-n结二极管的制备方法. CN104178730A. 2014-12-03.

GB/T 7714

入库方式：OAI收割

来源：上海应用物理研究所

|    |    |    |
|----|----|----|
| 浏览 | 下载 | 收藏 |
| 34 | 5  | 0  |

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

